

# Cimitero Via S. Michele

Cornaredo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02672/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02672/>

## **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2672

Codice scheda: MI100-02672

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cimitero

Denominazione: Cimitero Via S. Michele

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015087

Comune: Cornaredo

Indirizzo: Via San Michele

Altra località: San Pietro all'Olmo

Collocazione: altrove

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Cornaredo

Particelle: A

Foglio/Data: 1

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: 1844. Venne ampliato nel 1889.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

### **NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Venne ampliato nel 1889.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1889/00/00

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Cornaredo

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1989

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02672\_IMG-0000135559

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150870030\_001

Nome del file originale: 150870030\_001

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02672\_DRA-0000022039

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150870030\_001\_M0011.pdf

### FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02672\_FNT-0000022895

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870030\_002\_V0119.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Laviscio, Raffaella

Ente compilatore: Politecnico di Milano